高速点胶系统

产品名称	高速点胶系统
公司名称	深圳鸿伺达智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	鸿仕达:HOSTAR 中国:深圳
公司地址	深圳市宝安区沙井街道后亭茅洲山工业园工业大厦全至科技创新园科创大厦21层E（注册地址）
联系电话	18659254660

产品详情

应用范围：

底部填充（underfill)

引脚包封（Pin encapsulating)

精密涂覆（conformal coating)

堆栈封装POP(package on package)

围坝填充（dam&fill)

SMT红胶制程

COB封装（COB package)

点锡膏制程(LTS/HTS)

产品名称：GAEA-750

機臺尺寸：750*1450*1530(mm）

PCB適用尺：50*50mm~400*350mm(单轨)

定位精度：+/- 20um @3sigma, X,Y,Z

重复精度：+/- 10um @3sigma, X,Y,Z

最大速度：1500mm/s (X,Y)

运行模式：单轨单头/双轨双头

产品名称：GAEA-1000

機臺尺寸：1000*1350*1542.5(mm)

PCB適用尺：50*50mm~510*460mm(单轨)

定位精度：+/- 40um @3sigma, X,Y,Z

重复精度：+/- 20um @3sigma, X,Y,Z

最大速度：2000mm/s (X,Y)

运行模式：单轨单头/双轨双头